

MAGNETIC DISK SUBSTRATE

Patent Number:

JP63205817

Publication date:

1988-08-25

Inventor(s):

OTADA MASAMI; others: 01

Applicant(s):

MATSUSHITA ELECTRIC WORKS

Requested Patent:

__ JP63205817

Application

JP19870038606 19870220

Priority Number(s):

IPC Classification:

G11B5/82; G11B5/704

EC Classification:

Equivalents:

Abstract

PURPOSE:To improve surface smoothness so that the deformation is prevented at the time of forming an underlying layer and magnetic layer and to permit reduction in weight and improvement in productivity by coating the surface of a ceramic substrate with a heat resistant plastic layer.

CONSTITUTION: The surface of the ceramic substrate 1 is coated with the heat resistant plastic layer 2. The sufficient smoothness is obtd. with the surface of such plastic layer by smoothing the surface of a metallic mold at the time of, for example, insert molding by injection molding. The productivity is thus enhanced without necessitating post-working such as mirror machining. In addition, a heat material such as polyether imide is used for the plastic material and the ceramic substrate 1 is used as a core material and, therefore, the deformation is prevented at the time forming the underlying layer and the magnetic layer. Since the disk substrate is formed of the ceramic substrate 1 and the plastic material, the reduction i the weight thereof is attained.

Data supplied from the esp@cenet database - 12

data plastic ceramic

⑲ 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

⑫公開特許公報(A)

昭63-205817

@Int_Cl_4

識別記号

庁内整理番号

④公開 昭和63年(1988)8月25日

G 11 B 5/82 5/704 7350-5D 7350-5D

審査請求 未請求 発明の数 1 (全3頁)

到発明の名称 磁気ディスク基板

②特 頭 昭62-38606

郊出 願 昭62(1987)2月20日

の発明者 小多田 の発明者 斉藤

人

①出 願

正美

大阪府門真市大字門真1048番地 松下電工株式会社内 大阪府門真市大字門真1048番地 松下電工株式会社内

土 大阪府門真市大字門真1048番地

松下電工株式会社

20代 理 人 弁理士 宮井 暎夫

明 餌 毒

1. 発明の名称

磁気ディスク基板

2. 特許請求の範囲

セラミック基板の安面を耐然性のプラスチック 層で覆った磁気ディスク基板。

3. 発明の詳細な説明

(技術分野)

この発明は、磁気ディスク完成品となる手前の 磁性層未形成状態の磁気ディスク基板に関するも のである。

(背景技術)

現在主流となっている磁気ディスク基板は、アルミ合金製の基板であり、非常に純度を高めたポアーの少ない高グレードのものである。このアルミ基板を鎮面旋盤による鎮面切削加工で裏面平滑性を高めている。このように加工した磁気ディスク基板に下地処理および磁性層コート形成をして充成品としている。しかし、鎮面切削加工のために、かなりのコスト高となっている。

また、最近、セラミック基板(セラミック板を ラッピング・ポリシングし、表面をガラスコート したもの)や、ガラス基板も登場している。しか し、表面平滑性を得るために、表面を砥粒加工し たり、外・内径を研削加工したりする必要があり、 これもかなりのコスト高となる。

樹脂単独で射出成形すれば生産性も高く、コスト低下が図れる。しかし、下地層や磁性層の形成時に加わる化学処理や加熱処理によって、熱変形や吸湿による変形が生じるという問題点がある。

(発明の目的)

この発明の目的は、生産性がよく、かつ裏面平 滑性に優れ、下地層や磁性層の形成時に変形する ことがなく、さらに軽量化が図れる磁気ディスク 基板を提供することである。

(発明の開示)

この発明の磁気ディスク基板は、セラミック基 板の表面を耐熱性のブラスチック層で覆ったもの である。

この構成によると、プラスチック層で覆ってい

るので、金型表面を平滑にすることにより表面平滑度が十分に得られ、袋面切削加工や砥粒加工等の加工が不要となって生産性が向上する。また、プラスチック層に耐熱性の材料を用い、かつセラミック基板を心材として用いているので、下地層や磁性層の形成時に変形することがない。さらにセラミック基板とプラスチック層からなるので、従来のガラスやセラミック単独の基板に比べて軽量化が図れる。

实施例

この発明の一実施例を第1図ないし第4図に 基づいて説明する。第1図の【一 1 線断面を示す。 この磁気ディスク基板は、セラミック基板1の表 面を耐熱性のプラスチック層2で覆ったものある。 セラミック基板1は第3図のように肉抜き穴【a を有する取輪状に形成したものである。例えば、 生材(グリーンシート)の状態でプレス機により 打ち抜く。これを金型内にセットした後、プラス チック層2を射出成形によりインサート成形し (第4図)、中心穴3を打ち抜いてゲート2aを

では全体厚さが1.9 m となるが、プラスチック基 板1は0.9 5.~1.7 m 程度に相当する。

プラスチック層 2 は、耐熱性で吸水性に強く、 表面平滑性にも優れる材料が好ましい。このよう な材料としては、耐熱性エンジニアリングプラス チック材料の中、例えばPEI樹脂(ポリエーテ ルイミド樹脂)などがある。PEI樹脂の融点は 200℃以上である。プラスチック 2 は平滑性向 上のため、複強材は充壌しないほうがよい。

除くことにより、磁気ディスク基板が得られる。中心穴3の形成は、金型内での打ち抜きでも、また別工程での打ち抜きでもよく、あるいは二次切削加工で行ってもよい。4は基板支持孔であり、フロー用ピンにより形成される。すなわち、セラミック基板1を金型に配置するとき、磁気ディスク基板の中心と一致するようにフローさせる必要がある。そこで、磁気ディスク基板の特性に外のない内周縁および外周縁にフロー用ピンを介のない内周縁および外周縁にフロー用ピンを介でない。なが、他の方法で位置決めを行ってもよい。

セラミック基板1は、例えばアルミナ材であり、 比較的低グレードのものでよく、表面の平滑性は 低粒加工が必要なほどには要求されない。例えば 汎用電子回路などで使用している程度で可能であ る。プラスチック基板1の表面は、プラスチック 随2との密着性が最大限となるような表面相さと することが望ましい。セラミック基板1の厚みは、 磁気ディスク基板全体厚さの50~90%程度と する。外径130mの大きさの磁気ディスク基板

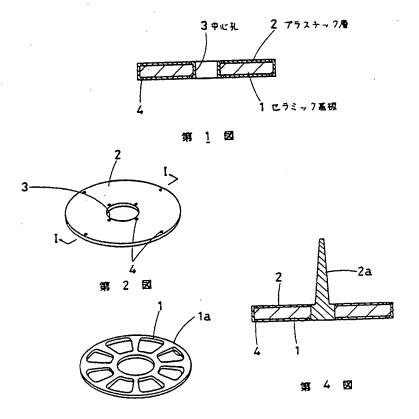
設けた場合は、アルミ基板と同等またはそれより も軽くでき、ディスクドライブモータの低出力化 省エネルギ化が図れる。肉抜き穴1 a を設けても 独度は十分に得られる。

(発明の効果)

この発明によれば、プラスチック材料で取っているので、金型裏面を平滑にすることにより返面 平滑度が十分に得られ、線面切削加工や低粒加工 等の加工が不要となって生産性が向上する。また、プラスチック材料に耐熱性のものを用い、かつセラミック基板を心材として用いているので、下地 唇や磁性筋の形成時に変形することがない。さらに、セラミック基板とプラスチック材料からなるので、従来のガラスやセラミック単独の基板に比べて軽量化が図れるという効果がある。

4. 図面の簡単な説明

第1図はこの発明の一実施例の断面図、第2図はその斜視図、第3図は同じくそのセラミックな 板の斜視図、第4図は同じくその製造途中の断面 図である。 1 …セラミック落板、 2 …プラスチック層、 3 …中心穴



第 3 図